



GW1NSR 系列 FPGA 产品 封装与管脚手册

UG823-1.1, 2018-12-24

版权所有©2018 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2018/10/29	1.0	初始版本。
2018/12/24	1.1	更新 IO bank 说明。

目录

目录.....	i
图目录.....	ii
表目录.....	iii
1 关于本手册.....	1
1.1 手册内容.....	1
1.2 适用产品.....	1
1.3 相关文档.....	1
1.4 术语、缩略语.....	2
1.5 技术支持与反馈.....	2
2 概述.....	3
2.1 无铅封装.....	3
2.2 封装和最大用户 I/O 信息.....	4
2.3 电源管脚.....	4
2.4 管脚数目.....	5
2.4.1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件管脚数目.....	5
2.5 管脚定义说明.....	6
2.6 I/O BANK 说明.....	8
3 管脚分布示意图.....	9
3.1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件管脚分布示意图.....	10
3.1.1 QN48 管脚分布示意图.....	10
4 封装尺寸.....	11
4.1 封装尺寸 QN48Package Outline (6mm x 6mm).....	12

图目录

图 2-1 GW1NSR 系列 FPGA 产品 I/O BANK 整体示意图	8
图 3-1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件 QN48 封装管脚分布示意图（顶视图）	10
图 4-1 封装尺寸 QN48	12

表目录

表 1-1 术语、缩略语	2
表 2-1 封装和最大用户 I/O 信息、LVDS 对数	4
表 2-2 GW1NSR 电源管脚	4
表 2-3 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件管脚数目列表	5
表 2-4 GW1NSR 列 FPGA 产品管脚定义说明	6
表 3-1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件 QN48 其他管脚	10

1 关于本手册

1.1 手册内容

GW1NSR 系列 FPGA 产品封装与管脚手册主要包括高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品的封装介绍、管脚定义说明、管脚数目列表、管脚分布示意图以及封装尺寸图。

1.2 适用产品

本手册中描述的信息适用于以下产品：

GW1NSR 系列 FPGA 产品：GW1NSR-2, GW1NSR-2C。

1.3 相关文档

通过登录高云半导体网站 www.gowinsemi.com.cn 可以下载、查看以下相关文档：

1. GW1NSR 系列 FPGA 产品数据手册
2. GW1NSR 系列 FPGA 产品封装与管脚手册
3. GW1NSR-2&2C 器件 Pinout 手册
4. Gowin FPGA 产品编程配置手册

1.4 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
QN48	QFN48	QFN48 封装

1.5 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com.cn

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 概述

高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品是高云半导体小蜜蜂®(LittleBee®) 家族第一代 FPGA 产品，是一款系统级封装芯片，内部集成了 GW1NS 系列 FPGA 产品和 PSRAM 存储芯片。包括 GW1NSR-2C 器件和 GW1NSR-2 器件，GW1NSR-2C 器件内嵌 ARM Cortex-M3 硬核处理器。此外，GW1NSR 系列 FPGA 产品内嵌 USB2.0 PHY、用户闪存以及 ADC 转换器。GW1NSR-2C 器件以 ARM Cortex-M3 硬核处理器为核心，具备了实现系统功能所需要的最小内存；内嵌的 FPGA 逻辑模块单元方便灵活，可实现多种外设控制功能，能提供出色的计算功能和异常系统响应中断，具有高性能、低功耗、管脚数量少、使用灵活、瞬时启动、低成本、非易失性、高安全性、封装类型丰富等特点。GW1NSR-2C 器件实现了可编程逻辑器件和嵌入式处理器的无缝连接，兼容多种外围器件标准，可大幅降低用户成本，可广泛应用于工业控制、通信、物联网、伺服驱动、消费等多个领域。

2.1 无铅封装

GW1NSR 系列 FPGA 产品采用无铅工艺封装，绿色环保，符合欧盟的 RoHS 指令。GW1NSR 系列 FPGA 产品物质成分信息符合 IPC-1752 标准文件。

2.2 封装和最大用户 I/O 信息

表 2-1 封装和最大用户 I/O 信息、LVDS 对数

封装	间距(mm)	尺寸(mm)	GW1NSR-2/GW1NSR-2C
QN48	0.4	6 x 6	38(7)

注!

- 本手册中 GW1NSR 系列 FPGA 产品封装命名采用缩写的方式，详细信息请参考 [1.4 术语、缩略语](#)。
- JTAGSEL_N 和 JTAG 管脚是互斥管脚，JTAGSEL_N 引脚和 JTAG 下载的 4 个引脚（TCK、TDI、TDO、TMS）不可同时复用为 I/O，此表格的数据为 JTAG 下载的 4 个引脚复用为 I/O 时的情况。

2.3 电源管脚

表 2-2 GW1NSR 电源管脚

VCC	VCCO0	VCCO1	VCCO2
VCCO3	VCCX	VSS	NC
VCCPLL	VCCP	VDDA	

2.4 管脚数目

2.4.1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件管脚数目

表 2-3 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件管脚数目列表

管脚类型		GW1NSR-2/GW1NSR-2C
		QN48
I/O 单端/差分对/LVDS ¹	BANK0	11/5/0
	BANK1	9/4/2
	BANK2	11/5/4
	BANK3	7/2/1
最大用户 I/O 总数 ²		38
差分对		16
LVDS		7
VCCX		2
VCCO0		0
VCCO1		1
VCCO2		1
VCCO3		0
VCCO0/VCCO3 ³		1
VCC/VCCPLL ³		2
VSS		2
MODE0		0
MODE1		0
MODE2		1
JTAGSEL_N		1

注！

- [1]单端/差分 I/O 的数目包含 CLK 管脚、下载管脚。
- [2]JTAGSEL_N 和 JTAG 管脚是互斥管脚，JTAGSEL_N 引脚和 JTAG 下载的 4 个引脚（TCK、TDI、TDO、TMS）不可同时复用为 I/O，此表格的数据为 JTAG 下载的 4 个引脚复用为 I/O 时的情况。
- [3]引脚复用。

2.5 管脚定义说明

GW1NSR 列 FPGA 产品的管脚在不同的封装中对应不同的位置。

表 2-4 中对普通用户 I/O 的管脚定义、具有多功能的管脚定义、专用管脚的定義以及其他管脚定义进行了详细说明。

表 2-4 GW1NSR 列 FPGA 产品管脚定义说明

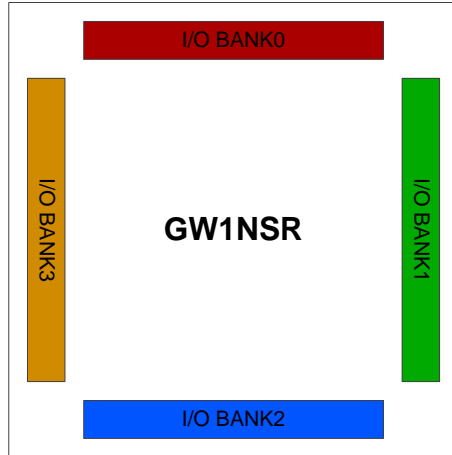
管脚名称	方向	说明
用户 I/O 管脚		
IO[End][Row/Column Number][A/B]	I/O	[End] 提供管脚在器件中的位置信息，包括 L(left) R(right) B(bottom) T(top) [Row/Column Number] 提供管脚在器件中的具体行列位置信息，若 [End] 为 T(top) 或 B(bottom)，则提供列信息，即管脚对应的 CFU 列数。若 [End] 为 L(left) 或 R(right)，则提供行信息，即管脚对应的 CFU 行数 [A/B] 提供差分信号对信息
多功能管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义，/MMM 表示在用户 I/O 功能的基础上有另外的一种或多种功能。当这些功能不使用的時候，这些管脚可以用作用户 I/O
RECONFIG_N	I, 内部弱上拉	低电平脉冲开始新的 GowinCONFIG 配置
READY	I/O	高电平表示当前可以对器件进行编程配置 低电平表示无法对器件进行编程配置
DONE	I/O	高电平表示成功完成编程配置 低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
FASTRD_N/D3	I/O	MSPI 模式下 Flash 访问速度选择端口 FASTRD_N， 低电平表示使用高速 Flash 访问模式，高电平表示使用普通 Flash 访问模式 CPU 模式下的数据端口 D3
MCLK/D4	I/O	MSPI 模式下时钟输出 MCLK。 CPU 模式下的数据端口 D4
MCS_N/D5	I/O	MSPI 模式下的使能信号 MCS_N，低电平有效 CPU 模式下的数据端口 D5
MI/D7	I/O	MSPI 模式下 MISO: Master 数据输入/Slave 数据输出 CPU 模式下的数据端口 D7
MO/D6	I/O	MSPI 模式下 MOSI: Master 数据输出/Slave 数据输入 CPU 模式下的数据端口 D6
SSPI_CS_N/D0	I/O	SSPI 模式下的使能信号 SSPI_CS_N，低电平有效， 内部弱上拉 CPU 模式下的数据端口 D0
SO/D1	I/O	SSPI 模式下 MISO: Master 数据输入/Slave 数据输出 CPU 模式下的数据端口 D1
SI/D2	I/O	SSPI 模式下 MOSI: Master 数据输出/Slave 数据输入 CPU 模式下的数据端口 D2
TMS	I, 内部弱上拉	JTAG 模式串行模式输入
TCK	I	JTAG 模式串行时钟输入，需要在 PCB 上连接 4.7K

管脚名称	方向	说明
		下拉电阻
TDI	I, 内部弱上拉	JTAG 模式串行数据输入
TDO	O	JTAG 模式串行数据输出
JTAGSEL_N	I, 内部弱上拉	JTAG 模式选择信号, 低电平有效。
SCLK	I	SSPI, SERIAL, CPU 模式下的时钟输入
DIN	I, 内部弱上拉	SERIAL 模式下的数据输入
DOUT	O	SERIAL 模式下的数据输出
CLKHOLD_N	I, 内部弱上拉	高电平表示 SSPI 模式和 CPU 模式操作有效 低电平表示 SSPI 模式和 CPU 模式操作无效
WE_N	I	CPU 模式下选择 D[7: 0]的数据输入输出方向
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚, T(True), [x]: 全局时钟序号
GCLKC_[x]	I	全局时钟输入管脚, C(Comp), [x]: 全局时钟序号
LPLL_T_fb/RPLL_T_fb	I	左边/右边 PLL 反馈输入管脚, T(True)
LPLL_C_fb/RPLL_C_fb	I	左边/右边 PLL 反馈输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_in/RPLL_T_in	I	左边/右边 PLL 时钟输入管脚, T(True)
LPLL_C_in/RPLL_C_in	I	左边/右边 PLL 时钟输入管脚, C(Comp)
CH[7:0]	I	八通道模拟输入
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG 配置模式选择信号端口
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG 配置模式选择信号端口
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG 配置模式选择信号端口
其他管脚		
NC	NA	预留未使用
VSS	NA	Ground 管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCO#	NA	I/O BANK#的 I/O 电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚
VCCP	NA	FLASH 供电管脚 (1.8V)
VCCPLL	NA	PLL 电压供电管脚
VDDA	NA	模拟电源电压, VDDA=3.3V

2.6 I/O BANK 说明








GW1NSR 系列 FPGA 产品分为四个 I/O BANK 区，图 2-1 为 GW1NSR 系列 FPGA 产品的 I/O BANK 整体示意图。

图 2-1 GW1NSR 系列 FPGA 产品 I/O BANK 整体示意图



封装与管脚手册列举了 GW1NSR 系列 FPGA 产品每种封装的管脚分布示意图。GW1NSR 系列 FPGA 产品的四个 BANK 用四种颜色区分。

用户 I/O、电源、地使用不同的符号来区分。GW1NSR 系列 FPGA 产品管脚示意图中管脚定义如下所示：

- “” 表示 BANK0 中的 I/O，填充颜色随 BANK 变化。
- “” 表示 BANK1 中的 I/O，填充颜色随 BANK 变化。
- “” 表示 BANK2 中的 I/O，填充颜色随 BANK 变化。
- “” 表示 BANK3 中的 I/O，填充颜色随 BANK 变化。
- “” 表示 VCC、VCCX、VCCO，填充颜色不变。
- “” 表示 VSS，填充颜色不变。
- “” 表示 NC。

3 管脚分布示意图

3.1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件管脚分布示意图

3.1.1 QN48 管脚分布示意图

图 3-1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件 QN48 封装管脚分布示意图（顶视图）

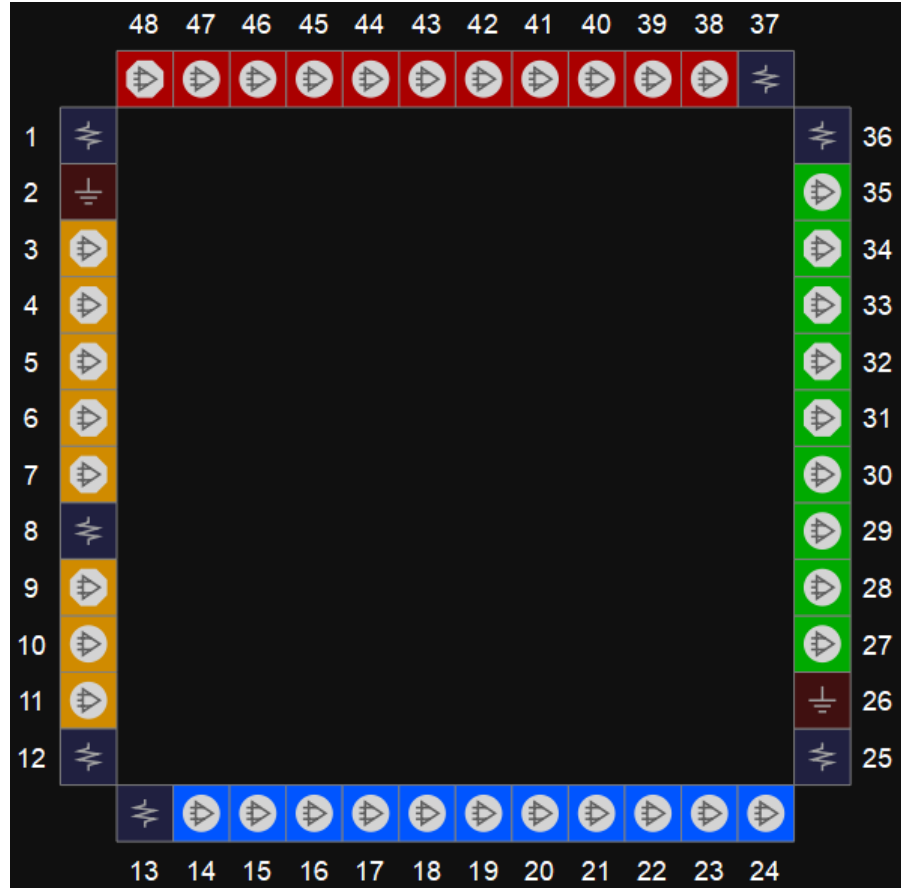


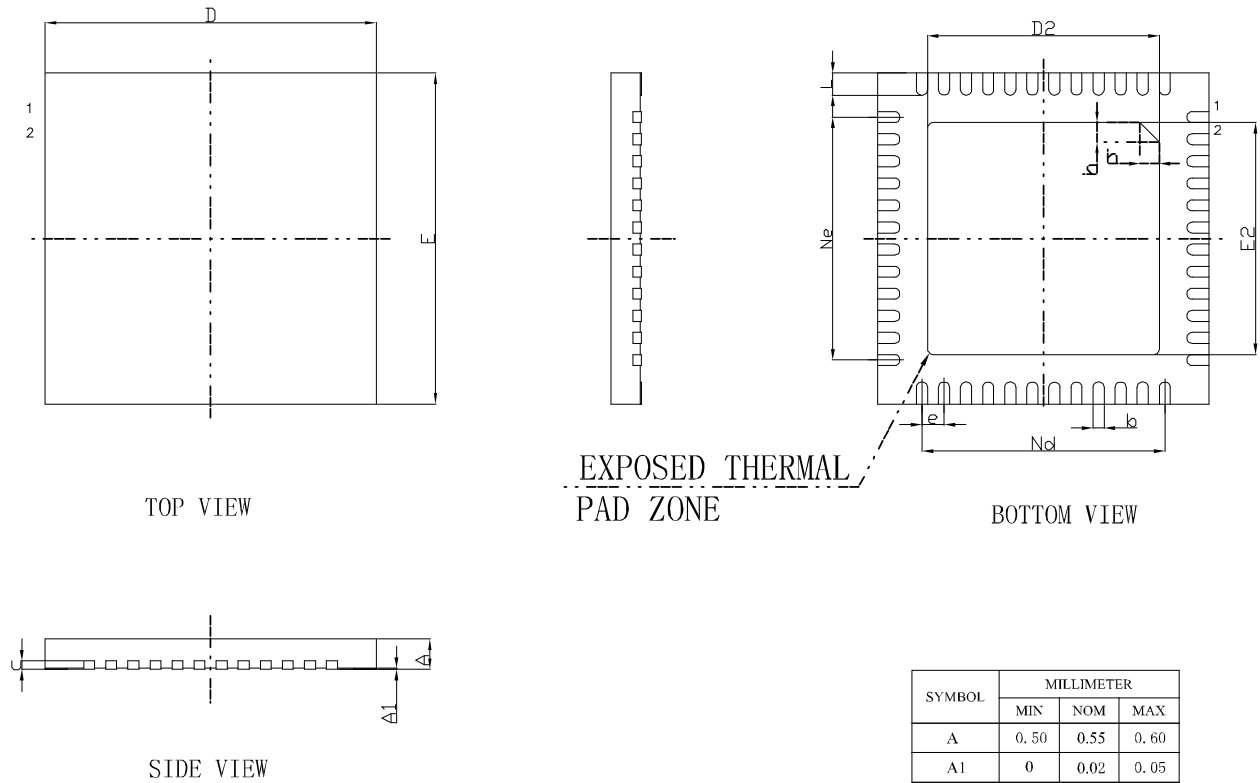
表 3-1 GW1NSR-2/GW1NSR-2C 器件 QN48 其他管脚

VCCO1	25
VCCO2	13
VCCO0/VCCO3	1
VCC/VCCPLL	12、37
VCCX	8、36
VSS	2、26

4 封装尺寸

4.1 封装尺寸 QN48Package Outline (6mm x 6mm)

图 4-1 封装尺寸 QN48



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.50	0.55	0.60
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.10	0.15	0.20
D	5.90	6.00	6.10
D2	4.10	4.20	4.30
e	0.40BSC		
Ne	4.40BSC		
Nd	4.40BSC		
E	5.90	6.00	6.10
E2	4.10	4.20	4.30
L	0.35	0.40	0.45
h	0.30	0.35	0.40
1/2# 载体尺寸 (MIL)	177*177		

